

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2021-089

杭州平治信息技术股份有限公司

关于为全资子公司申请综合融资授信 提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保审批情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”或“平治信息”）于2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议，于2021年5月14日召开2020年度股东大会审议通过《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》，同意公司为全资子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）及深圳市创微达电子科技有限公司（以下简称“深圳创微达”）向银行等金融或非金融机构申请的合计16亿元的综合融资授信额度提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、股权质押。股东大会授权公司董事长根据公司全资子公司向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，担保的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。上述事项的具体情况详见公司于2021年4月24日及2021年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

深圳创微达拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过3,000万元综合授信额度，授信期限1年，公司拟对深圳创微达向深圳市高新投小额贷款有限公司申请的综合融资授信提供连带责任保证。实际担保金额以与深圳市高新投小额贷款有限公司签订的担保合同为准，担保期限不超过一年。

《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》中已明确公司为全资子公司深圳创微达提供担保的相关事项，具体内容详见2021年4月24日《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的公告》（公告编号：2021-029）上述担保事项在公司已履行审议程序的担保事项范围及担保额度内，已经董事长

决定通过，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2021年7月9日